



## 2020年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2019年12月26日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011  
 四半期報告書提出予定日 2020年1月14日 配当支払開始予定日 2020年2月4日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2020年5月期第2四半期の業績(2019年6月1日～2019年11月30日)

#### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年5月期第2四半期	47,187	0.2	3,156	4.8	3,010	0.9	2,070	1.0
2019年5月期第2四半期	47,096	39.4	3,011	25.0	2,984	23.4	2,050	23.8

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年5月期第2四半期	64.46	—
2019年5月期第2四半期	63.83	—

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年5月期第2四半期	96,034	62,266	64.8
2019年5月期	97,390	60,665	62.3

(参考)自己資本 2020年5月期第2四半期 62,266百万円 2019年5月期 60,665百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年5月期	—	15.00	—	15.00	30.00
2020年5月期	—	16.00	—	—	—
2020年5月期(予想)	—	—	—	16.00	32.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2020年5月期の業績予想(2019年6月1日～2020年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	93,000	△2.3	5,750	1.8	5,550	1.3	3,850	1.1	119.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年5月期2Q	35,497,183株	2019年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2020年5月期2Q	3,370,951株	2019年5月期	3,370,507株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2020年5月期2Q	32,126,484株	2019年5月期2Q	32,127,494株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	6
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報)	7

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が持ち直すなど、緩やかな回復が継続いたしました。

半導体シリコンウエハーの生産は、引き続き半導体市場の在庫調整の影響を受けました。また、当社の主要なユーザーである半導体・電子部品関連各社の設備投資には、慎重な姿勢が見られました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は471億8千7百万円と前年同四半期比0.2%の増収となり、営業利益は31億5千6百万円(前年同四半期比4.8%増)、経常利益は30億1千万円(同0.9%増)、四半期純利益は20億7千万円(同1.0%増)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、300mmウエハー(再生ウエハーを含む)を中心に生産は底堅く推移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みましたが、ともに減収となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

## (2) 財政状態に関する説明

## ①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期会計期間末における総資産は、商品及び製品の減少等により、前事業年度末と比較して13億5千5百万円減少し、960億3千4百万円となりました。一方、負債合計は未払金の減少等により29億5千6百万円減少し、337億6千8百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加15億8千8百万円等により、622億6千6百万円となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は114億9千4百万円となり、前事業年度末に比べ7千9百万円の増加となりました。営業活動の結果得られた資金は109億5千5百万円となりました。これは売上債権の増加16億9百万円等による資金の減少があったものの、税引前四半期純利益30億1千万円、減価償却費94億1千1百万円等により資金が増加したことによるものです。投資活動の結果使用した資金は103億4千2百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出101億2千5百万円等があったことによるものです。財務活動の結果使用した資金は5億3千2百万円となりました。これは配当金の支払4億8千1百万円等があったことによるものです。

## (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2019年9月27日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

## 2. 四半期財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年5月31日)	当第2四半期会計期間 (2019年11月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	17,415	17,494
受取手形及び売掛金	26,452	28,062
商品及び製品	2,587	371
仕掛品	785	691
原材料及び貯蔵品	2,039	2,227
その他	1,102	489
貸倒引当金	△6	△3
流動資産合計	50,376	49,334
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	21,823	22,447
機械及び装置(純額)	17,067	15,608
その他(純額)	4,930	5,213
有形固定資産合計	43,822	43,269
無形固定資産	593	574
投資その他の資産		
その他	2,603	2,861
貸倒引当金	△5	△5
投資その他の資産合計	2,598	2,856
固定資産合計	47,013	46,700
資産合計	97,390	96,034
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	20,755	19,248
短期借入金	100	100
未払金	10,893	8,498
未払法人税等	1,204	1,360
引当金	150	110
その他	2,027	2,956
流動負債合計	35,131	32,274
固定負債		
長期借入金	100	50
退職給付引当金	1,327	1,278
その他	165	165
固定負債合計	1,593	1,494
負債合計	36,724	33,768

(単位:百万円)

	前事業年度 (2019年5月31日)	当第2四半期会計期間 (2019年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	27,769	29,358
自己株式	△4,766	△4,767
株主資本合計	60,605	62,193
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	58	86
繰延ヘッジ損益	1	△14
評価・換算差額等合計	59	72
純資産合計	60,665	62,266
負債純資産合計	97,390	96,034

(2) 四半期損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
売上高	47,096	47,187
売上原価	41,689	41,749
売上総利益	5,407	5,438
販売費及び一般管理費	2,395	2,281
営業利益	3,011	3,156
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	6	8
為替差益	16	—
その他	54	16
営業外収益合計	78	26
営業外費用		
支払利息	0	0
固定資産除売却損	69	163
その他	35	8
営業外費用合計	105	172
経常利益	2,984	3,010
税引前四半期純利益	2,984	3,010
法人税、住民税及び事業税	1,538	1,192
法人税等調整額	△604	△253
法人税等合計	933	939
四半期純利益	2,050	2,070

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益	2,984	3,010
減価償却費	9,062	9,411
受取利息及び受取配当金	△7	△10
支払利息	0	0
為替差損益(△は益)	△1	0
売上債権の増減額(△は増加)	△4,793	△1,609
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,244	2,121
仕入債務の増減額(△は減少)	801	△1,507
その他	884	566
小計	10,175	11,983
利息及び配当金の受取額	7	10
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△1,200	△1,038
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,982	10,955
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△6,000	△6,000
定期預金の払戻による収入	6,000	6,000
有形固定資産の取得による支出	△12,658	△10,125
有形固定資産の売却による収入	32	13
無形固定資産の取得による支出	△181	△120
その他	△74	△111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,882	△10,342
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	△50	△50
配当金の支払額	△449	△481
その他	△12	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△511	△532
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△4,410	79
現金及び現金同等物の期首残高	15,137	11,415
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,726	11,494

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高に関する情報  
前第2四半期累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	22,360	24,736	—	47,096	—	47,096
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	4,397	4,399	△4,399	—
合計	22,361	24,736	4,397	51,496	△4,399	47,096

当第2四半期累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	23,122	24,064	—	47,187	—	47,187
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	66	2,285	2,354	△2,354	—
合計	23,124	24,130	2,285	49,541	△2,354	47,187